

Herramientas para cables MT

CWB/18-60-FEP



Sección
MT Semiconductora

Función
Terreno
Laboratorio



Plus producto

Sin silicona
La profundidad de corte se hace por paso de 0.1 mm
Rugosidad mínima sobre el aislamiento

Capacidad

Diámetro	18 - 60 mm
Profundidad de corte	1,8 mm
Angulo del chafán sobre el semiconductor NP	13°
Longitud restante de semiconductor	25 / 30 / 40 mm

Características

Largo	235 mm
Ancho	125 mm
Alto	90 mm
Peso fuera de la caja	0,85 Kg
Embalaje	Cartón

Herramienta para semiconductora no pelable con un chafán al paro del semiconductor

UTILIZACIÓN

El CWB/18-60-FEP permite quitar fácilmente la semiconductora no pelable (Vulcanizada) haciendo un chafán sobre la transición entre la semiconductora y el aislamiento y un resultado muy limpio sobre el aislamiento sin utilización de silicona



Opciones

SGM - Bolsa de grande modelo

Piezas de recambio

LCWB-FEP - Navaja de recambio para la semiconductora no pelable con chafán 13°
LCWB-FEP-V -

Herramientas complementarias

GRI-RTE - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable
PG3HTA/2530 - Pinza de cubierta exterior por cable MT
BRMRD1E - Herramienta para quitar el aislamiento

Herramientas para cables MT

CWB/18-60-FEP



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte	Angulo del chafán sobre el semiconductor NP	Longitud restante de semiconductor	Largo	Ancho	Alto	
CWB/18-60	18 - 60 mm	1,8 mm	8 °	25 /30 /40 mm	235 mm	125 mm	90 mm	cartón
CWB/18-60-FEP	18 - 60 mm	1,8 mm	13°	25 / 30 / 40 mm	235 mm	125 mm	90 mm	cartón
CWB/18-60-MVS	18 - 60 mm	1,1 mm	13°	Con MVS tope	235 mm	125 mm	90 mm	cartón